PCT/JP99/01179/W 11.03.99

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

REC'D 3 0 APR 1989

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1998年 3月13日

出 願 番 号 Application Number:

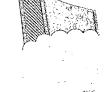
平成10年特許顯第062804号

出 願 人 Applicant (s):

松下電器産業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



1999年 4月16日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 保佐山建仁

【書類名】 特許願

【整理番号】 2161790054

【提出日】 平成10年 3月13日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01F 17/00

【発明の名称】 複合部品およびその製造方法

【請求項の数】 14

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 并端 昭彦

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 大庭 美智央

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 吉澤 俊博

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100078204

【弁理士】

【氏名又は名称】 滝本 智之

【選任した代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9702380

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 複合部品およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電極層と誘電体層あるいは絶縁体層を積層し外層に誘電体層あるいは絶縁体層を有するコンデンサからなる素体の表面に、コイル用の導体と上記電極層あるいはコイル用の導体と接続した端面電極を有する複合部品。

【請求項2】 電極層と誘電体層あるいは絶縁体層を積層し外層に誘電体層あるいは絶縁体層を有し、さらに絶縁体層を設けたコンデンサからなる素体の表面に、コイル用の導体と上記電極層あるいはコイル用の導体と接続した端面電極を有する複合部品。

【請求項3】 端面電極以外の表面を絶縁体層で覆った請求項1または2に記載の複合部品。

【請求項4】 電極層とコイル用の導体との接続部を素体の内部に設けた請求 項1または2に記載の複合部品。

【請求項5】 電極層とコイル用の導体との接続部を端面電極とした請求項1 または2に記載の複合部品。

【請求項6】 素体には1つのコンデンサを有し、素体の表面には1つのコイル用の導体を有し、コンデンサの一方の端子とコイルの一方の端子は1つの端面電極と接続し、さらに他方のコンデンサの端子とコイルの端子は別の端面電極に接続した請求項1または2に記載の複合部品。

【請求項7】 素体には1つのコンデンサを有し、素体の表面には1つのコイル用の導体を有し、コンデンサの一方の端子はコイルの一方の端子と接続し、さらに他方のコンデンサの端子およびコイルの端子はそれぞれ別の端面電極と接続した請求項1または2に記載の複合部品。

【請求項8】 素体には1つのコンデンサを有し、素体の表面には1つのコイル用の導体を有し、一方のコンデンサの端子およびコイルの端子はそれぞれ別の端面電極と接続し、さらに他方のコンデンサの端子とコイルの端子はさらに別の端面電極と接続した請求項1または2に記載の複合部品。

【請求項9】 素体には1つのコンデンサを有し、さらに素体の表面には直列

に接続した2つのコイル用の導体を有し、しかも一方のコンデンサの端子はコイルどうしを接続した端子と接続し、他方のコンデンサの端子は端面電極に接続し、さらに各コイルのコンデンサと接続していないそれぞれの端子はお互い別の端面電極にそれぞれ接続した請求項1または2に記載の複合部品。

【請求項10】 素体には2つのコンデンサを有し、さらに素体の表面には1つのコイル用の導体を有し、しかも各コンデンサの一方の端子はコイルのそれぞれの端子と端面電極とに接続し、他方のそれぞれのコンデンサの端子はさらに別の1つの端面電極に接続した請求項1または2に記載の複合部品。

【請求項11】 素体には2つのコンデンサを有し、さらに素体の表面には直列に接続した2つのコイル用の導体を有し、各コイルのコイルどうし接続していない端子はそれぞれ別の端面電極と接続し、さらに2つのコンデンサのそれぞれの端子は1つの端面電極に接続し、1つのコンデンサの他方の端子は直列に接続したコイル間と接続し、もう一方のコンデンサの他方の端子はコイルの端子と接続したいずれかの端面電極と接続した請求項1または2に記載の複合部品。

【請求項12】 誘電体層あるいは絶縁体層を形成する工程と、誘電体層あるいは絶縁体層の表面にコンデンサ用の電極層を形成する工程と、コンデンサ用の電極層を形成したまたは電極層を形成していない誘電体層あるいは絶縁体層を積層してコンデンサを構成する素体を得る工程と、素体の表面にコイル用の導体を形成する工程と、素体の表面に端面電極を形成する工程とからなる複合部品の製造方法。

【請求項13】 誘電体層あるいは絶縁体層を形成する工程と、誘電体層あるいは絶縁体層の表面にコンデンサ用の電極層を形成する工程と、コンデンサ用の電極層を形成したまたは電極層を形成していない誘電体層あるいは絶縁体層を積層して素体を得る工程と、素体の表面にさらに絶縁体層を形成する工程と、磁性体層を付加した素体の表面にコイル用の導体を形成する工程と、素体の表面に端面電極を形成する工程とからなる複合部品の製造方法。

【請求項14】 素体の表面にコイル用の導体と端面電極を形成した素体に、端面電極以外の素体の表面にさらに絶縁体層を形成する工程とからなる請求項1 2または13に記載の複合部品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は各種電子機器、通信機器などに利用される複合部品およびその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

複合部品は各種電子機器、通信機器などに多用されており、近年は小型あるい は薄型の複合部品がますます要求されており、しかも、回路の高周波化やデジタ ル化に伴ってノイズ対策部品としての複合部品もますます重要になってきている

[0003]

従来これらの要望を満す複合部品としては、フェライト磁性層とコイル用導体層を交互に積層して得られる積層型コイル部品(例えば特公昭57-39521 号公報)にさらに積層セラミックコンデンサを重ねたLC複合部品(例えば特公昭59-24534号公報、62-28891号公報など)などがある。

[0004]

コイルとコンデンサからなるLC複合部品ではこれらを構成するコイルおよびコンデンサをいかに立体的に配置するか、つまりいかに積層するかで種々の複合部品(例えば特公昭62-28891号公報、特開平-192107号公報など)がある。特に、ノイズ対策部品で用いられるLC複合部品は複数のコイルおよびコンデンサを用いて、L型、T型あるいはπ型などのフィルタを形成して用いるのが一般的である。しかし、これまで種々のLC複合部品が提案されているが、LC以外の寄生成分を低減するためにコイルとコンデンサを全て積層型で実現し、いかに種々のフィルタを実現するかというものであった。例えば、特公昭62-28891号公報に示しているものはT型フィルタに限定したしかもコイルとコンデンサを共に積層型にしたLC複合部品である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

前述したように、複数のコイルおよびコンデンサから構成したLC複合部品は、コイルおよびコンデンサを共に積層型で具現化するのが一般的であった。しかも、L型、Τ型あるいはπ型などの種々のタイプおよび周波数特性を実現するには問題があった。

[0006]

さらに、一般にはコイルは磁性体と導体で構成し、コンデンサは誘電体と電極層で構成する。前述した積層型においては、つまり積層一体化した複合部品は性質の異なる磁性体と誘電体を一体化する難しさも有しており、欠陥のない一体ものを得るには両者の整合性を確保することが優先され、個々の特性を犠牲にせざるを得ない一面もあった。例えば、磁性体は応力を受けることによって、特性が変化することが一般に知られており、そのような観点からも積層一体化したものは問題を有している。

[0007]

本発明は以上のような従来の欠点を除去し、全てを積層して得る構造ではない ため生産性に優れ、しかも種々のタイプおよび周波数特性のフィルタを極力少な い小変更で実現できる構成の複合部品およびその製造方法を提供することを目的 とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために本発明の複合部品は、電極層と誘電体層あるいは絶縁体層を積層し外層に誘電体層あるいは絶縁体層を有するコンデンサからなる素体の表面に、コイル用の導体と上記電極層あるいはコイル用の導体に接続した端面電極を有する構成としたものである。

[0009]

この本発明によれば、積層構造でないコイルの構成であるため、複合部品でありながらコンデンサとコイルの特性を個々に優先した形成が可能となり、しかも種々のタイプあるいは周波数特性のフィルタを容易に得ることが可能な複合部品となる。

[0010]

【発明の実施の形態】

本発明の請求項1に記載の発明は、電極層と誘電体層あるいは絶縁体層を積層 し外層に誘電体層あるいは絶縁体層を有するコンデンサからなる素体の表面に、 コイル用の導体と上記電極層あるいはコイル用の導体と接続した端面電極を有す る複合部品としたものであり、コンデンサとコイルの特性を個々に優先した形成 が可能となり、しかも種々のタイプあるいは周波数特性のフィルタを容易に得る ことが可能な構造となる。

[0011]

請求項2に記載の発明は、電極層と誘電体層あるいは絶縁体層を積層し外層に 誘電体層あるいは絶縁体層を有しさらに絶縁体層を積層したコンデンサからなる 素体の表面に、コイル用の導体と上記電極層あるいはコイル用の導体と接続した 端面電極を有する複合部品としたものであり、素体の表面を磁性体とすることで 容易に種々の周波数特性のフィルタを得ることができるものとなる。

[0012]

請求項3に記載の発明は、端面電極以外の表面を絶縁体層で覆う構成としたもので、コイルの絶縁性が向上する。

[0013]

請求項4に記載の発明は、電極層とコイル用の導体との接続部を素体の外層に 設けた複合部品としたもので、信頼性の向上が図れる。

[0014]

請求項5に記載の発明は、電極層とコイル用の導体との接続部を端面電極とした複合部品であり、電気的な接続を効率的に行うことができる。

[0015]

請求項6に記載の発明は、1つのコンデンサとコイルを有し、しかも特定の接続を行うことによって、LCトラップを実現できる構造となる。

[0016]

請求項7に記載の発明は、1つのコンデンサとコイルを有し、しかも特定の接続を行うことによって、LCトラップを実現できる構造となる。

[0017]

請求項8に記載の発明は、1つのコンデンサとコイルを有し、しかも特定の接続を行うことによって、L型のフィルタを実現できる構造となる。

[0018]

請求項9に記載の発明は、1つのコンデンサと直列に接続した2つのコイルを を有し、しかも特定の接続を行うことによって、T型のフィルタを実現できる構 造となる。

[0019]

請求項10に記載の発明は、2つのコンデンサと1つのコイルを有し、しかも 特定の接続を行うことで、π型のフィルタを実現できる構造となる。

[0020]

請求項11に記載の発明は、2つのコンデンサと直列に接続した2つのコイルを有し、しかも特定の接続によって、L型の2段フィルタを実現できる構造となる。

[0021]

請求項12に記載の発明は、誘電体層あるいは絶縁体層を形成する工程と、誘電体層あるいは絶縁体層の表面にコンデンサ用の電極層を形成する工程と、コンデンサ用の電極層を形成したまたは電極層を形成していない誘電体層あるいは絶縁体層を積層して素体を得る工程と、素体の表面にコイル用の導体を形成する工程と、素体の表面に端面電極を形成する工程とからなる複合部品の製造方法としたものであり、最も容易にLC複合部品を得ることができる。

[0022]

請求項13に記載の発明は、誘電体層あるいは絶縁体層を形成する工程と、誘電体層あるいは絶縁体層の表面にコンデンサ用の電極層を形成する工程と、コンデンサ用の電極層を形成したまたは電極層を形成していない誘電体層あるいは絶縁体層を積層して素体を得る工程と、素体の表面に絶縁体層を形成する工程と、素体の表面にコイル用の導体を形成する工程と、素体の表面に端面電極を形成する工程とからなる複合部品の製造方法としたものであり、種々の特性のLC複合部品を得ることができる。

[0023]

請求項14に記載の発明は、端面電極以外の素体の表面にさらに絶縁体層を形成する工程を付加することによって、コイルの絶縁性の優れたLC複合部品を得ることができる。

[0024]

以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。

まず、図1に本発明の複合部品の代表的な一例の模式的な外観斜視図を示す。 図1はチップ状の本発明の複合部品の外観イメージを模式的に示しており、図1 に示すように、素体1の表面にコイル用の導体2を有する構成である。さらに、 素体1の表面には2つの端面電極3を有する。

[0025]

図2は図1に示した素体1の内部を表すために分解した積層模式図である。つまり、素体1は誘電体層4(ないしは絶縁体層4)と電極層5を積層してなるコンデンサを有し、さらに絶縁体層6を積層した構成である。つまり、コンデンサは誘電体層4(ないしは絶縁体層4)と電極層5で構成されており、さらに絶縁体層6を有する構造である。図2に示した絶縁体層6は必ずしも必要ではない。つまり、コンデンサを構成する誘電体層4(ないしは絶縁体層4)と電極層5は必要不可欠で、少なくともこれらによって素体1を構成する。後述するように、コイルの特性を変えるためにこの絶縁体層6を活用し、特に非磁性体か磁性体かを適宜選択することによって可能である。この場合は、部品サイズを一定にするために、非磁性体か磁性体を使い分けることも可能である。コンデンサを構成する絶縁体層4あるいは誘電体層4は、絶縁体である必要はあるが必ずしも誘電体である必要はない。そのため今後は特に区別する必要のない箇所では絶縁体層4として表す。

[0026]

図3は図1に示した本発明の複合部品の端面電極3以外の表面をさらに絶縁体層7でコートしたものを示す。絶縁体層7は必ずしも必要ではないが、コイルを構成する導体2の絶縁層を十分確保したい場合やあるいはコイルの特性を変化させたいときに、この絶縁体層7を非磁性体か磁性体かのいずれかを適宜選択すればよい。さらに、絶縁体層7の表面にさらに導体層を設けてシールドを行うこと

も可能である。

[0027]

図4から図5は素体1を構成する絶縁体層4とコンデンサ用の電極層5の代表的なパターンを示した図である。つまり、図2に示す素体1は全部で7枚の絶縁体層4ないしは絶縁体層6を積層してなる構造である。図1ないし図3に示した端面電極3は図2ないしは図4、図5に示すようにコンデンサを構成する電極層5の一部あるいはコイル用の導体2と接続しており、所定のタイプのフィルタを構成する。より具体的には、LとCを直列ないしは並列に接続したもの、L型、T型あるいはπ型フィルタになるように接続したものである。図2のコンデンサを構成する電極層5と端面電極3との接続は、図に示すように積層断面から露出した電極層5の部分と端面電極3とを接続しているが、他の方法として例えば電極層5と接続したスルーホールを素体1の表面まで配置し、そのスルーホールを介して端面電極3と接続する方法でもよい。

[0028]

素体1の内部に含まれるコンデンサ用の電極層5は最低2層で1つのコンデンサを形成する。このコンデンサ用の電極層5の代表的なパターンを図2ないしは図4、図5に示している。図2および図5は1つのコンデンサを構成する場合のパターンを示しており、図4は2つのコンデンサを構成する場合のパターンを示す。特に、図4はπ型フィルタの場合のコンデンサ用の電極層5の一例を示す図である。図5はT型フィルタの場合のコンデンサ用の電極層5の一例を示す図である。図2ないし図4、図5は必要最低限のコンデンサ用の電極層5の構成ないしはパターンを示したもので、コンデンサを構成する絶縁体層4と電極層5を多くして、コンデンサの容量を大きくしてもよい。

[0029]

ノイズ対策部品としてのLC複合部品において、特にT型あるいはπ型フィルタの電気特性として重要なものの1つにフィルタとしてのカットオフ周波数がある。これは、一般にはローパスフィルタとして所定の減衰量が得られる周波数として定義されており、この周波数は所定のインピーダンスにおいてはフィルタを構成するコイルおよびコンデンサの各容量値でほぼ決められる。図4に示すよう

に同一の構成でも、コンデンサを構成する電極層 5 を一部切断することによって 容量値を変更したり、あるいは絶縁体層 4 の厚みを変更して容量値を変更することが容易にできる。これらによって、種々のカットオフ周波数を有するフィルタ を実現することができる。インダクタンス値の変更方法としては、コイル用の導体 2 の巻数を変更する方法ないしは絶縁体層 6 さらには絶縁体層 7 の磁気的な特性を変更する方法などである。

[0030]

絶縁体層6や絶縁体層7は非磁性体であっても磁性体であってもよい。非磁性体としては、ガラスエポキシ、ポリイミドなどの有機系の絶縁材料、ガラス、ガラスセラミックスあるいはセラミックスなどの無機系の絶縁材料などの電気的に絶縁性があればどのようなものであってもよい。磁性体としては、NiZn系やNiZnCu系などの一般に知られる透磁率が大きいフェライト材料であればよい。

[0031]

誘電体層 4 を構成する材料としては、一般に知られる誘電体材料であればよい。例えば、 TiO_2 系、 $BaTiO_3$ 系あるいは $SrTiO_3$ 系などが代表的な材料である。

[0032]

絶縁体層6や絶縁体層7を磁性体とした場合は、コイルのインダクタンス値を 大きくすることができ、非磁性体とした場合はインダクタンス値を小さくするこ とができる。前述したように、フィルタとしてのカットオフ周波数を変化させる ことができる。

[0033]

導体2あるいは電極層5の材料としては電気的に良導体であれば何でもよいが 、銅、銀とパラジウム合金あるいは銀などが望ましい。

[0034]

端面電極3としては導電性材料であればよいが、一般的には単一層でなく複数層から構成されることが望ましく表面実装用とした場合にはプリント配線板への実装時の実装強度あるいは実装時の半田の濡れ性、半田くわれなどを配慮する必

要があり、具体的には最下層は導体2あるいは電極層5と同じ導体材料を用い、中間層には半田に対して耐性を有するニッケルを用い、最外層には半田に対して漏れ性の良い半田あるいは錫を用いる。

[0035]

しかしながら、これは一例であり、必ずこの構成を採用する必要はなく、金属 等の導電性に優れた材料以外に導電性樹脂材料を含んでもよい。

[0036]

また、アルミナやフェライトなどのセラミック基板に所定の配線パターンを形成し、セラミック基板に窓を設けて複合部品を挿入し、配線パターンと複合部品の端面電極3を接触させ厚膜形成プロセスを用いて焼成して電気的に接続するため、耐熱性を高め、この厚膜形成プロセスに対応する構成とすることも考えられる。

[0037]

以上の例で説明した通り、電極層 5 と絶縁体層 4 を積層してなるコンデンサを有し、あるいはさらに絶縁体層 6 を有する素体 1 の表面に導体 2 で構成したコイルを有する構造の複合部品とすることによって、従来のコイルも積層タイプのものとは異なり、生産しやすく、しかも種々のタイプのLCフィルタあるいは種々の周波数特性のフィルタをわずかな変更で作り分けることが可能な構造の複合部品とすることができる。

[0038]

上記実施の形態においては、面実装タイプとして両端等に端面電極3を設けた ものについてのみ説明してきたが、絶縁体にピン端子を植設したものや、端面電 極3の代りに端子を有するキャップ状電極を素体1の両端に嵌合結合したリード タイプの複合部品とすることも容易にできる。

[0039]

図6は図1と同様に本発明の複合部品の外観を模式的に示した外観斜視図である。図6に示すように、素体1の形状は図1に示したように必ずしもほぼ直方体状でなくてもよい。図6に示したものはコイル用の導体2の位置する部分がくびれた形状になっており、端面電極3を形成する部分は断面が大きくなった、つま

りくびれていない部分になり、コイルを構成する導体2はくびれた部分に存在する。この場合、絶縁体層7が存在しなくてもある程度の接触によるショートの回避は可能となる。

[0040]

次に、本発明の複合部品の製造方法について説明する。

本発明の複合部品の製造方法の1つは、誘電体層4あるいは絶縁体層4を形成する工程と、誘電体層4あるいは絶縁体層4の表面にコンデンサ用の電極層5を形成する工程と、コンデンサ用の電極層5を形成したまたは電極層5を形成していない誘電体層4あるいは絶縁体層4を積層して素体1を得る工程と、素体1の表面にコイル用の導体2を形成する工程と、素体1の表面に端面電極3を形成する工程ないしは素体1の表面に絶縁体層6をさらに形成する工程あるいはさらにコイル用の導体2の表面に絶縁体層6をさらに形成する工程あるいはさらにコイル用の導体2の表面に絶縁体層7を形成する工程とからなる。

[0041]

次に、さらに詳細な本発明の複合部品の製造方法について、図を参照しながら 説明する。

[0042]

図2は本発明の1つの複合部品の構成を模式的に示す斜視図であったが、この 図2と図1および図3を用いて製造方法をさらに説明する。

[0043]

まず、絶縁体層4あるいは誘電体層4さらに絶縁体層6を形成する。次に、図2に示すように絶縁体層4に図2に示すようなそれぞれ所定のパターンの電極層5を形成する。絶縁体層4および電極層5を形成した絶縁体層4さらには絶縁体層6を順次積層する。積層して得られた積層体、つまり素体1の表面にコイル用の導体2を形成する。素体1の表面に図1に示すような端面電極3を形成する。さらに図3に示すように端面電極3以外の表面に絶縁体層7を形成し、コイル用の導体2を絶縁コートする。

[0044]

以上の方法で本発明の複合部品を得ることができる。焼成は図2に示した絶縁 体層4、電極層5および絶縁体層6を積層した状態で行ってもよいし、積層した 素体1に絶縁体層7を形成した後に行ってもよい。つまり、構成材料や生産性等を考慮して適宜決めればよい。また、端面電極3を形成していないものを焼成し、焼成後に端面電極3を形成する方法でもよい。その形成法の一例を説明すると、端面電極3と同様の形状に導体を形成し一度焼成する。この導体は端面電極3の下地層となる。次に、この導体を電極にしてニッケルめっきおよび半田あるいは錫めっきを行う。最終的には、端面電極3は焼成によって形成した端面電極の下地層の導体と電気めっきによって形成したニッケルおよび半田ないし錫の3層構造となる。

[0045]

以上の絶縁体層4あるいは絶縁体層6は一般に知られているグリーンシート成形法や印刷法が一般的であるが他にディッピング法、粉末成型法あるいはスピンコート法などでも形成できる。導体2、電極層5あるいは端面電極3は印刷法が一般的であるが、レーザを用いたパターン形成、金型やめっき等で所定形状に予め形成した導体を転写する方法、滴下、ポッティングあるいは溶射法などの方法でもよい。特に、コイル用の導体2はめっき、蒸着、スパッタ、描画、転写、印刷、ディッピングなどで形成し、螺旋状へのパターンニングにはカット、マスキング、エッチングなどを用いて行うことができる。さらには、素体1の表面形状をねじ状にし、その表面に導体2を形成し、ねじ山を排除する程度落すことによって、素体1の表面に螺旋状の導体2を形成することも可能である。

[0046]

また、導体2のパターンとしては螺旋状が一般的であるが、例えば図1に示すようなチップ部品の4つの側面につづら折れ状またはスパイラル状にしてもよい。この場合も1面だけの利用でも4面利用してもよく、必要なコイル特性によって適宜選択すればよい。さらに、平行した導体2を用いてもよい。例えば、各面に独立した導体2を形成し、両端面に存在する端面電極3にそれぞれの端部を接続することによって、4本の独立した導体で導体2を構成でき、直流抵抗や耐電流の向上あるいは直流重畳特性の改善が可能となる。

[0047]

本発明の製造方法で得られる複合部品は、耐熱性に優れた複合部品であるため

モジュール化することが容易である。例えば、アルミナ基板あるいはフェライト 基板などのセラミック基板に所定の配線層を形成し、基板の配線と複合部品の端 面電極3との結線を同時に行って、一体化あるいは組立が可能である。この場合 、基板の所定場所に窓をあけて複合部品の側面の端面電極3とセラミック基板上 の配線に結線するあるいは複合部品の側面の端面電極3部にさらに端子ピンを有 し、そのピンとセラミック基板状の配線とを結線することなどが可能になるため 、薄型のモジュールが得られる。この場合は、一般的に知られているセラミック 板を用いた通常の厚膜形成プロセスが適用できる。複合部品の端面電極3は半田 づけを前提としたものではなく、焼成して電気的に接続するものにすればよい。

[0048]

前記の各層を形成するためのペーストないしスラリーは、各粉末とブチルカルビトール、テルピネオール、アルコールなどの溶剤、エチルセルロース、ポリビニルブチラール、ポリビニルアルコール、ポリエチレンオキサイド、エチレンー酢酸ビニルなどの結合剤、さらに、各種の酸化物あるいはガラス類などの焼結助剤を添加し、ブチルベンジルフタレート、ジブチルフタレート、グリセリンなどの可塑剤あるいは分散剤等を添加してもよい。これらの混合した混練物を用いて各層を形成する。これらを前述したように所定の構造に積層したものを焼成して複合部品を得る。グリーンシートを作製する場合のスラリーとしては、前記の溶剤に替えて蒸発性の優れた各種の溶剤、例えば酢酸ブチル、メチルエチルケトン、トルエン、アルコールなどが望ましい。

[0049]

焼成温度範囲としては約800℃から1300℃の範囲である。特に導体材料によって異なり、例えば、導体材料として銀を用いれば900℃前後にする必要があり、銀とパラジウムの合金では950℃で、さらに高温で焼成するには導体材料にニッケル、パラジウムなどを用いる。

[0050]

【実施例】

次に本発明の更に具体的な実施例について説明する。

[0051]

(実施例1)

酸化チタン粉末100gに対してブチラール樹脂が8g、ブチルベンジルフタレートが4g、メチルエチルケトンが24gおよび酢酸ブチルが24g混合し、ポットミルを用いて混練して誘電体スラリーを作製した。

[0052]

このスラリーを使い、コータを用いて乾燥後厚み0.2mmの誘電体グリーンシートを作製した。なおグリーンシートはPETフィルム上に形成した。

[0053]

誘電体グリーンシートを用いて、図1および図2に示すような積層体、素体1 を得るために、電極層5を形成した。電極層5の形成には市販の導体ペーストと 印刷機を用いて形成した。なお、導体ペーストは銀ペーストである。

[0054]

これらの誘電体グリーンシートを図1および図2に示すような状態に積層した。積層には熱プレスを用い、熱プレスの定盤温度は100℃に設定し、圧力は500 kg/cm2であった。

[0055]

この積層体を900℃で2時間保持する条件で焼成した。

焼成した積層体の全面に導体を形成し、さらに導体2を図1に示すような螺旋状のパターンにした。なお、導体2には銅を用い、さらに導体2を螺旋状に形成するのにレーザーを用いて導体を切断して螺旋状にした。さらに、図1に示したような端面電極3を形成した。

[0056]

以上の方法で得られた本発明の複合部品には剥離、割れ、反りなどの欠陥は認められなかった。

[0057]

次に、インピーダンスアナライザあるいはネットワークアナライザなどを用いて、各種の電気特性を測定したところ、優れた特性を有する複合部品であった。

[0058]

同様の方法で図4に示すπ型フィルタおよび図5に示すT型フィルタを先に作

製したグリーンシートの大部分を共用して作製した。

[0059]

さらに、前記と同様の方法で得られた複合部品をインピーダンスアナライザあるいはネットワークアナライザなどを用いて、各種の電気特性を測定したところ、同様に優れた電気特性を有する複合部品であった。

[0060]

(実施例2)

NiZnCu系フェライト粉末100gに対してブチラール樹脂が8g、ブチルベンジルフタレートが4g、メチルエチルケトンが24gおよび酢酸ブチルが24g混合し、ポットミルを用いて混練してフェライトスラリーを作製した。

[0061]

このスラリーを使い、コータを用いて乾燥後厚み0.2mmのフェライトグリーンシートを作製した。なおグリーンシートはPETフィルム上に形成した。

[0062]

実施例1で作製した誘電体グリーンシートを用いて、図1および図2に示すような積層体を得るために、電極層4を実施例1と同様に形成した。

[0063]

[0064]

この積層体を900℃で2時間保持する条件で焼成した。

焼成した積層体の表面に実施例1と同様の方法で螺旋状の導体と端面電極を形成した。

[0065]

以上の方法で得られた本発明の複合部品には剥離、割れ、反りなどの欠陥は認められなかった。

[0066]

次に、インピーダンスアナライザあるいはネットワークアナライザなどを用いて、各種の電気特性を測定したところ、優れた特性を有する複合部品であった。

[0067]

同様の方法で図4に示すπ型フィルタおよび図5に示すT型フィルムを先に作製したグリーンシートの大部分を共用して作製した。

[0068]

さらに、前記と同様の方法で得られた複合部品をインピーダンスアナライザあるいはネットワークアナライザなどを用いて、各種の電気特性を測定したところ、同様に優れた電気特性を有する複合部品であった。

[0069]

(実施例3)

実施例2で作製した素体1の表面にさらに図3に示すような絶縁体層7を形成し、素体1の端面電極3以外の表面は絶縁体層7で覆った。

[0070]

得られた複合部品は絶縁性にも優れた複合部品となった。

なお、絶縁体層7としては熱硬化性の樹脂を用いたものとこの熱硬化性の樹脂 にフェライト粉末を含有した2種類を用いた。

[0071]

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように本発明の複合部品は、電極層と誘電体層あるいは絶縁体層を積層し外層に誘電体層または絶縁体層を有するコンデンサからなる素体に、コイル用の導体と上記端面電極を有する構成とし、種々のタイプのあるいは周波数特性の複合部品を容易に得ることができる産業的価値の大なるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の複合部品の一実施の形態を示す模式的な外観斜視図

【図2】

本発明の複合部品の一実施の形態を示す積層状態を模式的に表す斜視図

【図3】

本発明の複合部品の他の実施の形態を示す模式的な外観斜視図

【図4】

本発明の複合部品の一実施の形態を示すコンデンサ用の電極パターンを示す模 式図

【図5】

さらに他の本発明の複合部品の一実施の形態を示すコンデンサ用の電極パターンを示す模式図

【図6】

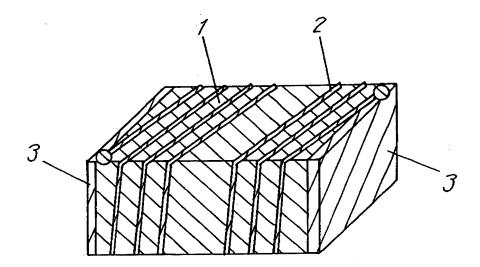
さらに他の本発明の複合部品の一実施の形態を示す模式的な外観斜視図 【符号の説明】

- 1 素体
- 2 コイル用の導体
- 3 端面電極
- 4 絶縁体層ないしは誘電体層
- 5 コンデンサ用の電極層
- 6 絶縁体層
- 7 絶縁体層

【書類名】 図面

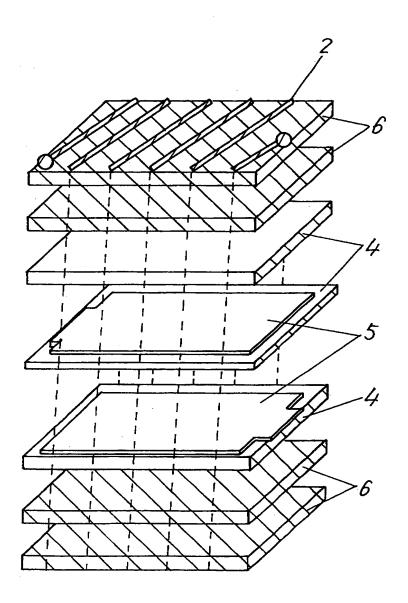
【図1】

- 1素体
- 2 尊体
- 3 端面電極

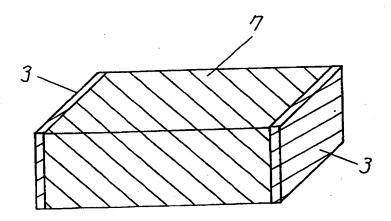


【図2】

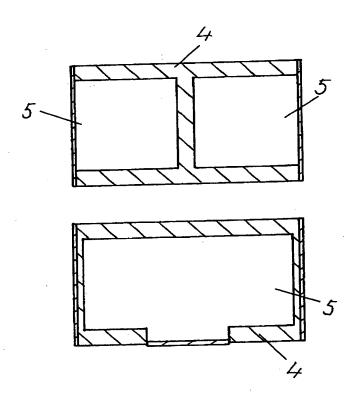
2 導体4.6 絶縁体層5 電極層



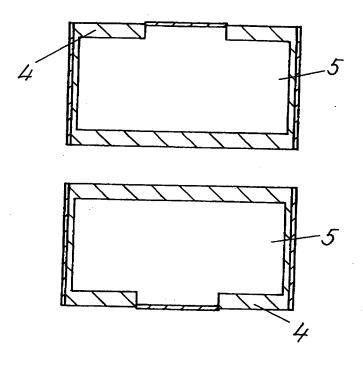
[図3]



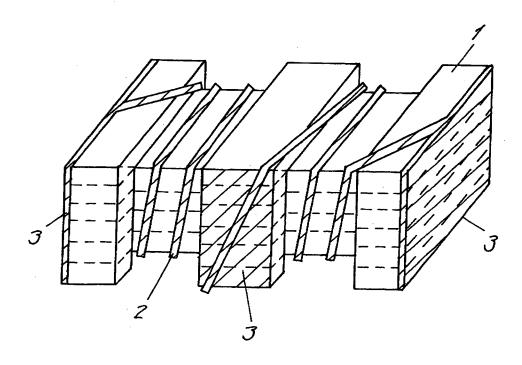
【図4】



【図5】



【図6】





【要約】

【課題】 本発明は複合部品およびその製造方法に関し、特に種々の特性の複合部品を容易に得る構成を提供することを目的とする。

【解決手段】 電極層と誘電体層あるいは絶縁体層を積層し外層に誘電体層または絶縁体層を有するコンデンサからなる素体に、さらにコイル用の導体2および端面電極3を有する複合部品としたものである。この構成により、種々のタイプのあるいは周波数特性の複合部品を容易に製造可能な構造を有する複合部品となる。

【選択図】 図1

【書類名】

職権訂正データ

【訂正書類】

特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000005821

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地

【氏名又は名称】

松下電器産業株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100078204

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006 松下電器産業株式

会社内

【氏名又は名称】

滝本 智之

【選任した代理人】

【識別番号】

100097445

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業

株式会社内

【氏名又は名称】

岩橋 文雄

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名

松下電器産業株式会社